Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017960

International filing date: 02 December 2004 (02.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-007686

Filing date: 15 January 2004 (15.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



17.12.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 1月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-007686

[ST. 10/C]:

[JP2004-007686]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2005年 2月 4日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office)· [1]



【書類名】 特許願 【整理番号】 2174050035 【提出日】 平成16年 1月15日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H01G 9/08 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式会社内 【氏名】 佐藤 誠介 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式会社内 【氏名】 芦▲崎▼ 政重 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式会社内 【氏名】 森川 幸一 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式会社内 【氏名】 西山 勇 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子部品株式会社内 【氏名】 新保 成生 【特許出願人】 【識別番号】 000005821 【氏名又は名称】 松下電器產業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100097445 【弁理士】 【氏名又は名称】 岩橋 文雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100103355 【弁理十】 【氏名又は名称】 坂口 智康 【選任した代理人】 【識別番号】 100109667 【弁理士】 【氏名又は名称】 内藤 浩樹 【先の出願に基づく優先権主張】 【出願番号】 特願2003-404161 【出願日】 平成15年12月 3日 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 011305 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1

明細書 1

要約書 1

9809938

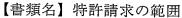
図面 1

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】



【請求項1】

一対の電極が絶縁性のセパレータを介して対面するように配置された素子と、この素子を 金属ケース(陽極側)内に収納して絶縁性のリングパッキンを介して密封する上蓋(陰極 側)からなるコイン形蓄電素子であって、前記リングパッキンの金属ケースの底面と接す る部分に突起部を設けたコイン形蓄電素子。

【請求項2】

一対の電極が絶縁性のセパレータを介して対面するように配置された素子と、この素子を 金属ケース(陽極側)内に収納して絶縁性のリングパッキンを介して密封する上蓋(陰極 側)からなるコイン形蓄電素子であって、前記金属ケースの外周部にリングパッキンを押 圧する突起部を設けたコイン形蓄電素子。

【請求項3】

金属ケースの底面にリングパッキンを配置する位置よりも内側に凸状円環隆起部を設けた請求項1または2に記載のコイン形蓄電素子。



【発明の名称】コイン形蓄電素子

【技術分野】

[0001]

本発明は各種電子機器に使用されるコンデンサや電池等のコイン形蓄電素子に関するものである。

【背景技術】

[0002]

この種のコイン形蓄電素子には、電気二重層コンデンサやボタン電池等があり、これらコイン形蓄電素子の一例としての電気二重層コンデンサの構成を図6に示す。同図に示すように、活性炭電極からなる陽極性の分極性電極41と、活性炭電極からなる陰極側の分極性電極42とをセパレータ43を介して対向配置し、そして陽極側の分極性電極41には陽極集電体44を設け、かつ陰極側の分極性電極42には陰極集電体45を設け、その後、前記一対の分極性電極41,42およびセパレータ43に電解液46を含浸させて、これらを陰極端子となる上ケース47と陽極端子となる下ケース48で構成される収納空間部に収納し、そして上ケース47の外周部に形成した折り曲げ部50と下ケース48の外周部との間に電気絶縁性を有するパッキン49を配置して下ケース48の外周部の先端部51をカーリングすることにより、パッキン49で上ケース47の折り曲げ部50を外側から包み込んで一対の分極性電極41,42を収納している収納空間部の気密封口を行うようにしている。

[0003]

このような電気二重層コンデンサは、携帯電話をはじめとする小型携帯機器の主電源及びメモリバックアップ用電源として幅広く利用されており、その需要は、電子機器の小型化の流れに乗って、年々増加傾向にある。このような時代背景を踏まえ、電子機器の重要な構成要素である電気二重層コンデンサに対しては、長期にわたって高い信頼性を確保することが不可欠である。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

前記信頼性を確保する方法として、特許文献1には下ケース内底部の分極性電極周囲に ガイド部を設けることにより、分極性電極を所定の位置に接着することができ、電極のず れを防止することができるということが提案されている。

[0005]

また、この電気二重層コンデンサの耐漏液性の向上は、品質上重要な課題である。電解液の漏液は、蓄電素子の特性劣化の要因となるばかりでなく、周辺回路及び機器の故障を引き起こす可能性もある。

[0006]

このような耐漏液性の向上に対しては、特許文献2では、上ケースの外周部折曲げ部分を平坦部にし、その平坦部の幅を上ケースの厚みの75~150%の範囲にすることにより、耐漏液性が向上できるということが提案されている。

[0007]

一方、ボタン電池においても、正極と負極の間にセパレータを介した電極を2つ合わせの金属容器内に収容されており、その外観構造は前記電気二重層コンデンサと同じような構成を有している。

【特許文献1】特開2003-22935号公報

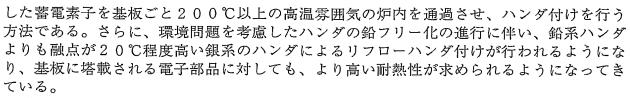
【特許文献2】特開2000-48780号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

近年、機器の小型化による電子部品の高集積化に伴い、基板上の電子部品の高集積化が進んでいる。これに適したハンダ付け方法として、リフローハンダ付けによる面実装が主流となってきている。リフローハンダ付けとは、ハンダの塗布されたプリント基板に載置



[0009]

しかしながら前記従来の電気二重層コンデンサにおいては、ハンダ付け温度が250℃ 程度に達する鉛フリーのリフローハンダ付け時に、高温状態で有機電解液の溶媒の蒸気圧 が高まり、蓄電素子の内圧が著しく上昇することにより下ケース48とパッキン49底面 のシール面に隙間が生じ、電解液46が外部に漏液するという課題を有している。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

本発明はこのような従来の課題を解決し、高温リフローに対する耐熱性を向上させたコ イン形蓄電素子を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0011]

前記課題を解決するために本発明の請求項1に記載の発明は、一対の電極が絶縁性のセ パレータを介して対面するように配置された素子と、この素子を金属ケース(陽極側)内 に収納して絶縁性のリングパッキンを介して密封する上蓋(陰極側)からなるコイン形蓄 電素子であって、前記リングパッキンの金属ケースの底面と接する部分に突起部を設けた 構成とすることにより、気密性を向上させることができ、高温リフローに対する耐熱性を 向上させることができるという作用を有する。

$[0\ 0\ 1\ 2\]$

本発明の請求項2に記載の発明は、一対の電極が絶縁性のセパレータを介して対面する ように配置された素子と、この素子を金属ケース(陽極側)内に収納して絶縁性のリング パッキンを介して密封する上蓋(陰極側)からなるコイン形蓄電素子であって、前記金属 ケースの外周部にリングパッキンを押圧する突起部を設けた構成とすることにより、リン グパッキンの収縮率が高くなり、上蓋末端折り曲げ部との応力が上昇することから気密性 を向上させることができ、高温リフローに対する耐熱性を向上させることができるという 作用を有する。

$[0\ 0\ 1\ 3\]$

本発明の請求項3に記載の発明は、金属ケースの底面にリングパッキンを配置する位置 よりも内側に凸状円環隆起部を設けた構成とするものであり、高温リフロー時の内圧上昇 に伴う金属ケースの膨れを凸状円環隆起部の内側すなわち製品中心部に集中することで低 減でき、その結果、高温リフローに対しても気密性及び耐漏液性が低下しないという作用 を有する。

【発明の効果】

[0014]

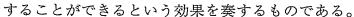
本発明は、金属ケースの外周部と上蓋の外周部との間に配設されるリングパッキンの金 属ケースの底面と接する部分に突起部を設けた構成とすることにより、かしめる際の応力 をリングパッキンの突起部に集中させることができるので、リングパッキン底面の圧縮率 を部分的に高くすることができ、金属ケースの折り曲げ圧縮位置を下げすぎることなく気 密性を向上させることができ、高温リフローに対する耐熱性の向上を図ることができる。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

また、金属ケースの外周部にリングパッキンを押圧する突起部を設けた構成とすること により、リングパッキンと金属ケースが接触する際の水平方向の応力を上蓋末端折り曲げ 部に集中させることができるので、リングパッキン側面の圧縮率を部分的に高くすること ができ、気密性及び高温リフローに対する耐熱性の向上を図ることができる。

[0016]

また、前記金属ケースの底面にリングパッキンを配設する位置よりも内側に凸状円環隆 起部を設けた構成とすることにより、高温リフロー時の内圧上昇に耐えるシール性を保持



[0017]

なお、リングパッキンの金属ケースの底面と接する部分に設けた突起部の設置位置は、 金属ケースの底面と接する面の中心部に近ければより好ましい。

【発明を実施するための最良の形態】

[0018]

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明をする。

[0019]

(実施の形態1)

図1は本発明の実施の形態1によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示した部分断面図である。同図において、金属ケース11と上蓋13の内底面に集電材18をそれぞれ途布し、一対の分極性電極17がセパレータ19を介して集電材18と接触するように金属ケース11と上蓋13に挿入されている。また、一対の分極性電極17には電解液20が含浸されている。

[0020]

そして上蓋13の外周部に形成した折り曲げ部14と金属ケース11の外周部12との間に電気絶縁性を有するリングパッキン15を配置して金属ケース11の外周部12の先端をカーリングすることにより、リングパッキン15が押圧されて上蓋13の折り曲げ部14を包み込んで気密封口される。

[0021]

前記リングパッキン15は図2に示すような形状からなり、カーリングすることにより リングパッキン15に設けた突起部16が金属ケース11の内底面に押しつぶされて密着 されるので気密性の高い封口を行うことができる。

[0022]

(実施の形態2)

図3は本発明の実施の形態2によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示した部分断面図である。同図において、金属ケース21と上蓋23の内底面に集電材28をそれぞれ塗布し、一対の分極性電極27がセパレータ29を介して集電材28と接触するように金属ケース21と上蓋23に挿入されている。また、一対の分極性電極27には電解液30が含浸されている。

[0023]

そして上蓋23の外周部に形成した折り曲げ部24と金属ケース21の外周部22との間に電気絶縁性を有するリングパッキン25を配置して金属ケース21の外周部22の先端をカーリングすることにより、リングパッキン25が押圧されて上蓋23の折り曲げ部24を包み込んで気密封口される。

[0024]

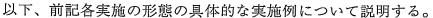
前記金属ケース21の外周部22にリングパッキン25を押圧する突起部26を設けているので、カーリングすることにより金属ケース21の外周部22に設けた突起部26がリングパッキン25の側面に応力が集中し、その応力は上蓋23の折り曲げ部24へ伝達され、これにより、気密性の高い封口を行うことができる。

[0025]

(実施の形態3)

図4は本発明の実施の形態3によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示した部分断面図である。同図において、前記図3と同様に一対の分極性電極27が絶縁性のセパレータ29を介して対面するように配置され、この一対の分極性電極27を金属ケース21内に収納して絶縁性のリングパッキン25を介して上蓋23で密閉してあるもので、前記金属ケース21の外周部22にリングパッキン25を押圧する突起部26を設けており、また、金属ケース21の底面にはリングパッキン25を配設する位置よりも内側に凸状円環隆起部31を設けた構成としたものである。

[0026]



[0027]

(実施例1)

[0028]

この成型体を寸法60mmの円板状に切断して2枚1組の分極性電極を得た。

[0029]

次に、この2枚の分極性電極と厚さ50 μ mで65mmの円板状のセパレータに、プロピレンカーボネートの溶媒に4エチルアンモニウム4フッ化ホウ素を溶解した電解液を含浸した。

[0030]

次に、この一対の分極性電極がその間にセパレータを介在して対面するようにし、続いて、ステンレスの金属ケースと上蓋の内面に導電層を介して前記分極性電極が接するように配置して、その周縁部を絶縁性のリングパッキンにより密閉して、直径 6.8 mm、高さ 1.4 mmのコイン形電気二重層キャパシタを得た。

[0031]

(実施例2)

前記実施例1において、電解液として溶媒にスルホランを用いた以外は前記実施例1と 同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0032]

(実施例3)

前記実施の形態2において、前記実施例1と同様の分極性電極と電解液を用いた以外は前記実施の形態2と同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0033]

(実施例4)

前記実施例3において、電解液として溶媒にスルホランを用いた以外は前記実施例3と 同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0034]

(実施例5)

前記実施の形態3において、前記実施例1と同様の分極性電極と電解液を用いた以外は 前記実施の形態3と同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0035]

(実施例6)

前記実施例5において、電解液として溶媒にスルホランを用いた以外は前記実施例5と同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0036]

(比較例1)

前記実施例1において、リングパッキン15に突起部を設けないようにした以外は前記 実施例1と同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

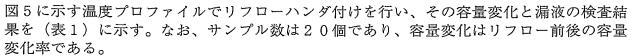
[0037]

(比較例2)

前記実施例2において、リングパッキン15に突起部を設けないようにした以外は前記 実施例2と同様にしてコイン形電気二重層コンデンサを作製した。

[0038]

前記実施例1~6および比較例1および2のコイン形電気二重層コンデンサについて、



[0039]

【表1】

	電解液溶媒	容量変化	耐漏液性
実施例 1	プロビレンカーボネート	3 %	無し
実施例 2	スルホラン	4 %	無し
実施例3	プロピレンカーボネート	2 %	無し
実施例 4	スルホラン	3 %	無し
実施例 5	プロピレンカーボネート	1 %	無し
実施例 6	スルホラン	2 %	無し
比較例1	プロピレンカーボネート	8 %	5/20
比較例 2	スルホラン	10%	7/20

[0040]

(表1) から明らかなように、前記実施例1~6のコイン形電気二重層コンデンサは比 較例のコイン形電気二重層コンデンサに比べて、リングパッキン15から外部に漏液がな く、極めて安定したコイン形電気二重層コンデンサを得ることができた。

[0041]

このように本発明の電気二重層コンデンサは、リングパッキンの金属ケースの底面と接 する部分に突起部を設ける、或いは、金属ケースの外周部にリングパッキンを押圧する突 起部を設けた構成にすることにより、従来の電気二重層コンデンサに比較して、カーリン グ時の応力を一部分に集中させることができるので、電気二重層コンデンサの気密性が向 上し、高温リフローに対する耐熱性の向上を図ることができるものである。

[0042]

また、前記金属ケースの底面にリングパッキンを配設する位置よりも内側に凸状円環隆 起部を設けた構成とすることにより、高温リフロー時の内圧上昇に耐えるシール性を保持 することができるという効果を奏するものである。

[0043]

なお、本実施の形態では電気二重層コンデンサについて説明をしたが、コイン形電池な どのコイン形蓄電素子にも用いることができるものである。

【産業上の利用可能性】

[0044]

本発明のコイン形蓄電素子はコンデンサや電池に使用することができ、高温リフロー時 の内圧上昇に耐えうるシール性を有し、鉛フローのリフローハンダ付けによる面実装が必 要な電子機器の主電源及びメモリバックアップ電源として有用である。

【図面の簡単な説明】

[0045]

【図1】本発明の実施の形態1によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示す部 分断面図

【図2】同実施の形態1によるリングパッキンの部分拡大図

【図3】同実施の形態2によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示す部分断面

【図4】同実施の形態3によるコイン形電気二重層コンデンサの構成を示す部分断面 図

- 【図5】リフローハンダ付け時の温度プロファイル図
- 【図6】従来の電気二重層コンデンサの断面図

【符号の説明】

- [0046]
- 11 金属ケース
- 12 金属ケースの外周部
- 13 上蓋
- 14 上蓋の折り曲げ部
- 15 リングパッキン
- 16 突起部
- 17 一対の分極性電極
- 18 集電材
- 19 セパレータ
- 20 電解液

【書類名】図面

【図1】

11 金属ケース 15 リングパッキン 18 集電材

12 金属ケースの外周部 16 突起部

19 セパレータ

13 上 蓋

17 -対の分極性電極 20 電解液

4 上蓋の折り曲げ部

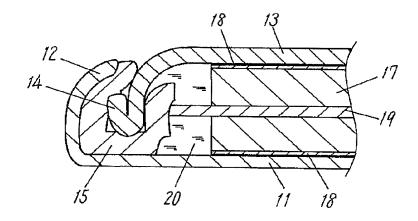
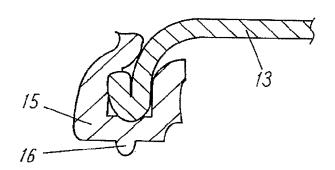
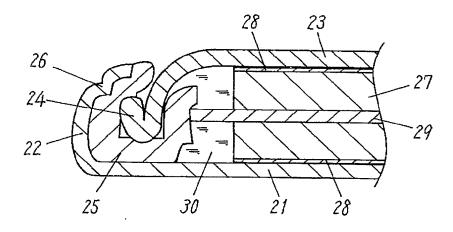


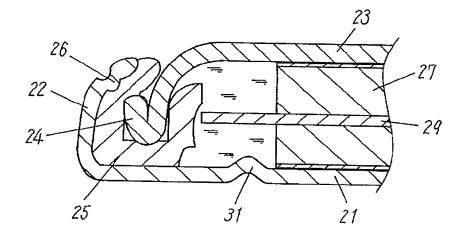
図2]



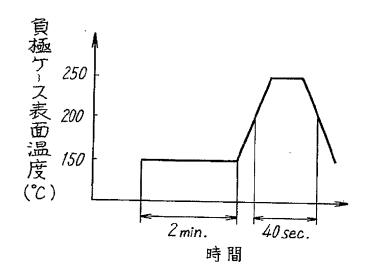
【図3】



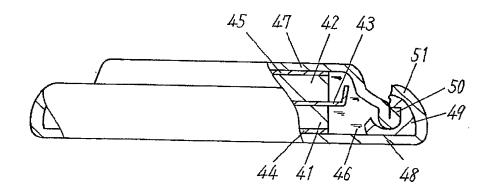




【図5】



【図6】





【要約】

【課題】通常よりも高温で処理するリフローハンダ時の耐漏液性を向上させたコイン形蓄電素子を提供することを目的とする。

【解決手段】一対の電極17が絶縁性のセパレータ19を介して対面するように配置された素子と、この素子を金属ケース11(陽極側)内に収納して絶縁性のリングパッキン15を介して密封する上蓋13(陰極側)からなるコイン形蓄電素子であって、前記リングパッキン15の金属ケース11の底面と接する部分に突起部16を設けた構成とすることにより、カーリングする際の応力をリングパッキン15の突起部16に集中させることができるので、高温リフローに対する耐熱性を向上させることができる。

【選択図】図1

特願2004-007686

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

新規登録

住 所 氏 名 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社